

(11)Publication number:

2001-225352

(43)Date of publication of application: 21.08.2001

(51)Int.CI.

B29C 45/14 C23F 1/00 // B29K 55:02 B29K 59:00 B29K 67:00 B29K 77:00 B29K 81:00 B29K105:22 B29K705:02 B29K705:10 B29L 31:34

(21)Application number : 2000-347891

(71)Applicant : POLYPLASTICS CO

(22)Date of filing:

15.11.2000

(72)Inventor: TAKAGI TATSUAKI

(30)Priority

Priority number: 11349184

Priority date: 08.12.1999

Priority country: JP

(54) METHOD FOR MANUFACTURING METAL INSERT RESIN COMPOSITE MOLDED ARTICLE (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for inexpensively manufacturing a metal part inserted resin composite molded article, capable of facilitating manufacture and capable of ensuring airtightness sufficient to protect the electric circuit or electric contact in a part even during a severe environmental change.

SOLUTION: In the method for manufacturing the metal part inserted resin composite molded article, the metal part is chemically etched preliminarily and this metal part is subsequently inserted in the mold of an injection molding machine to perform injection molding using a thermoplastic resin material.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

15.11.2000

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] [Date of registration] 3467471

29.08.2003

THIS PAGE BLANK (USPTO)

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-225352

(P2001-225352A)

(43)公開日 平成13年8月21日(2001.8.21)

WE25 WN06

| (51) Int.Cl. ⁷ | 識別記号 | F I | テーマコード(参考) |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| B 2 9 C 45/14 | | B 2 9 C 45/14 | 4 F 2 O 6 |
| C 2 3 F 1/00 | | C 2 3 F 1/00 | A 4K057 |
| // B 2 9 K 55:02 | | B 2 9 K 55: 02 | |
| 59: 00 | | 59: 00 | |
| 67: 00 | | 67: 00 | |
| | 審査請求 | 有 請求項の数7 OL (全 6 | 頁) 最終頁に続く |
| (21)出願番号 | 特願2000-347891(P2000-347891) | (71)出願人 390006323 | |
| | | ポリプラスチックス株式 | 式会社 |
| (22)出顧日 | 平成12年11月15日(2000.11.15) | 大阪府大阪市中央区安 | |
| | | (72)発明者 高木 辰彰 | |
| (31)優先権主張番号 | 特願平11-349184 | 静岡県富士市宮島973番 | 地 ポリプラスチ |
| (32)優先日 | 平成11年12月8日(1999.12.8) | ックス株式会社内 | |
| (33)優先権主張国 | 日本 (JP) | (74)代理人 100063897 | |
| | | 弁理士 古谷 馨 (夕 | \$4名) |
| | | Fターム(参考) 4F206 AA13 AA23 A | A24 AA25 AA29 |
| | | AA32 AA40 A | DO3 AD15 ACO2 |
| | | . AH33 JA07 J | B12 JB20 JF05 |
| | | JL02 JM04 J | N11 |
| | 1 | 4K057 WAO7 WAO8 W | B04 WB05 WE03 |

(54) 【発明の名称】 金属インサート樹脂複合成形品の製造方法

(57)【要約】

【課題】 製造が容易で、かつ過酷な環境変化の中でも 部品内部の電気回路や電気接点等を保護するのに充分な 気密性を確保できる、金属インサート樹脂成形品の安価 な製造方法を提供する。

【解決手段】 金属部品がインサートされた樹脂複合成形品を製造する方法であって、予めケミカルエッチングし、次にこの金属部品を射出成形機の金型にインサートして熱可塑性樹脂材料を用いて射出成形する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 金属部品がインサートされた樹脂複合成形品を製造する方法であって、予め金属部品表面をケミカルエッチングし、次にこの金属部品を射出成形機の金型にインサートして熱可塑性樹脂材料を用いて射出成形することを特徴とする金属インサート樹脂複合成形品の製造方法。

【請求項2】 熱可塑性樹脂材料が、ポリアセタール樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂、ポリブチレンテレフタレート樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂、ポリアミド樹脂、液晶性ポリエステル樹脂、ボリイミド樹脂、シンジオタクチックボリスチレン樹脂及びポリシクロヘキサンジメチレンテレフタレート樹脂からなる群の中から選ばれた少なくとも1種以上の樹脂を主成分とする、請求項1記載の金属インサート樹脂複合成形品の製造方法。

【請求項3】 金属部品が、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金の何れかからなる請求項1又は2記載の製造方法により作成された、実質上、気密性を有する樹脂複合成形品。

【請求項4】 請求項1~3の何れか1項記載の製造方法により作成された、実質上、気密性を有する樹脂複合成形品。

【請求項5】 請求項1~3の何れか1項記載の製造方法により作成された、実質上、電気回路装置の一部をなす樹脂複合成形品。

【請求項6】 金属部品が、実質上、電気接続端子としての機能を有する請求項4又は5記載の樹脂複合成形品。

【請求項7】 センサー、スイッチ及びコンデンサーの何れかの構成部品である請求項4~6の何れか1項記載の樹脂複合成形品。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、金属部品がインサートされた樹脂複合成形品の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】電気・自動車分野を中心に、幅広い産業分野で金属部品をインサート成形した樹脂複合成形部品は種々あり、金属部品をインサートする目的も製品の機能・用途などによっても異なるが、例えば、自動車に使用されるスピードセンサー等の各種センサー部品や家電製品等に使用されるボタン式スイッチ部品などが挙げられる。前者の例では、一般的に巻き線したコイルボビンなどと共に金属端子を射出成形用金型にインサートし、樹脂で一体成形される。このとき、金属端子は成形品の内・外部とを電気的に接続する働きがあるため、金属端子の一部は樹脂成形品表面から露出するように成形される。周知のように自動車部品は過酷な環境下で使用された様に

電気・電子部品は水分や湿気などの影響を受け易いため、それらが容易に内部に侵入しないようにする必要がある。しかしながら、金属と樹脂は一般的に接着が困難であり、特に熱可塑性樹脂を用いた金属のインサート成形では、金属・樹脂間の接着性は殆ど得られず、金属と樹脂との界面を通して水分や湿気が容易に内部に侵入してしまう。このため、従来から、金属端子と樹脂の境界部に後加工で熱硬化性接着剤を塗布したり、ゴム状のプロテクト部品を組み付けてシールするなどの対策手段が

【0003】一方、後者の例では、フーブ状の銅製リードフレームを射出成形用金型に順送しインサートし、樹脂で連続一体成形される。次に、外部露出した端子部の曲げ加工、トリミング、組立て等が順次行われ、完成したスイッチ部品は最終的にブリント回路基板等にハンダ付けされ、家電製品等の一部を構成することになる。このようなスイッチ部品の製造過程における問題点の一つに、ハンダ付け工程でのフラックスのスイッチ内部侵入がある。即ち、ハンダの付着性向上剤として事前に金属端子部に塗布されたハンダフラックスが、ハンダ時の熱で低粘度化し、その一部が金属と樹脂の界面を伝わってスイッチ内部接点を汚染して電気的接触不良を生じることがある。このため、従来は端子の付け根部分にフッ素系撥水剤等を予め塗布した上でハンダ付けを行なうことで、フラックスの侵入防止を図っていた。

[0004]

10 取られてきた。

【発明が解決しようとする課題】上記の例に共通する問題点は、水分や湿気等の外的影響から部品内部の電気回路や電気接点等を保護するために、部品の組立て工程の中で二次的加工やシール部材等の保護部品の取付けが必要な点であり、生産工程を煩雑化して製品のコストアップの要因になっていた。この問題の根本原因は、元来、熱可塑性樹脂とインサートに用いる銅などの金属との間に強い化学的相互作用(化学結合等)を得ることは困難であるという点にあり、従って単に射出成形金型内に熱溶融した樹脂を流し込んでインサート金属を被覆しても、成形品の冷却過程やその後の使用環境変化の中で樹脂/金属界面に極めて微細な隙間が生じてしまうことを防ぐことは実質上困難であった。

0 【0005】そこで本発明の目的は、製造が容易で、かつ過酷な環境変化の中でも部品内部の電気回路や電気接点等を保護するのに充分な気密性を確保できる、金属インサート樹脂複合成形品を安価に製造する方法を提供することにある。

[0006]

共に金属端子を射出成形用金型にインサートし、樹脂で 一体成形される。このとき、金属端子は成形品の内・外 部とを電気的に接続する働きがあるため、金属端子の一 部は樹脂成形品表面から露出するように成形される。周 知のように自動車部品は過酷な環境下で使用され、特に 50 とにより、初期の気密性確保は勿論のこと、冷熱サイク 10

ルテスト等の過酷な環境劣化試験後においても高い気密 性を維持する複合成形品が容易に得られることを見出 し、本発明に至った。

【0007】即ち、本発明は、金属部品がインサートさ れた樹脂複合成形品を製造する方法であって、予め金属 部品表面をケミカルエッチングし、次にこの金属部品を 射出成形機の金型にインサートして熱可塑性樹脂材料を 用いて射出成形することを特徴とする金属インサート樹 脂複合成形品の製造方法である。

[0008]

【発明の実施の形態】以下に、本発明の具体的構成につ いて詳しく述べる。先ず、本発明で使用する金属部品の 表面をケミカルエッチングする方法について説明する。 金属表面を合成化学薬品等を用いてケミカルエッチング する方法については、金属の種類や処理する目的に応じ て種々の方法があり、今日様々な産業分野で利用されて いる。その主な用途分野としては、プリント基板の製造 過程において、銅箔と熱硬化性エポキシ樹脂との接着力 を高めるために行われる銅箔のエッチング処理や、装飾 ・防錆等を目的とした金属部品の塗装工程において、金 20 ビニル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアミド樹脂、 属素材に対する塗料の密着性を高めるために、塗装前処 理として予め金属表面を微細粗化させる目的で行われる エッチング処理、等が挙げられる。エッチング方法に関 する具体例を挙げると、前者の分野では、例えば特開平 10-96088号公報や特開平10-56263号公 報で公開されているものがある。一方、後者の分野で は、例えば特開平4-32585号公報や特開平4-3 2583号公報で公開されているものがある。本発明に おいて用いるケミカルエッチングの方法は特に限定され るものではなく、インサートする金属の材質や形状、要 30 求性能等に応じて、所望により従来法の何れもが選択で きる。

【0009】本発明においては、予め上記のような方法 で、ケミカルエッチングした金属インサート部品が用い られるが、そのインサート部品が電気回路の一部をな す、例えば電気端子のようなものである場合、インサー ト金属としては銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウ ム合金等が好適に用いられる。その際、金属インサート 部品の表面は、ケミカルエッチングによる表面粗化を阻 害しない程度に、ケミカルエッチングの前又は/及び後 40 に、メッキ等により一部又は全部が被覆処理されていて もかまわない。

【0010】一方、熱可塑性樹脂に関しては、周知の通 り、その成形加工工程で、熱によりボリマーの一部分解 等の挙動を除けば、一般的に架橋等の化学的反応性は殆 ど示さず、且つ冷却過程での収縮挙動等の影響もあり、 ケミカルエッチングした金属部品を熱可塑性樹脂を用い てインサート成形しても、プリント基板等の分野で利用 されるケミカルエッチングした銅箔と熱硬化性樹脂との 組合せで得られるような密着性改善効果や、金属塗装の 50 かかるように条件を調整することが望ましい。

分野で利用されるケミカルエッチングした金属素材に対 する塗料の密着性改善効果、等は殆ど認められず、これ まで熱可塑性樹脂の金属インサート成形においてケミカ ルエッチングが利用されることはなかった。にもかかわ らず、後述する本発明の実施例で示すように、気密性に 関しては著しい改善効果が見出されたことから、熱可塑 性樹脂を用いてケミカルエッチングした金属部品をイン サート成形した際の良好な気密性発現には、樹脂/金属 界面での密着力以外のメカニズムがあるものと考えられ る。このメカニズムに関しては、本発明者の研究によれ ば、金属表面をケミカルエッチングにより微細粗化する ととで金属の表面積が増大し、即ち金属/樹脂界面の面 積増大により、界面を伝わって気体や液体が部品内部に 侵入する際の圧力伝達損失が大きくなることで、実用上 必要な気密性が確保されるためと推定される。

【0011】次に、本発明で使用する熱可塑性樹脂材料 について説明する。本発明で使用する熱可塑性樹脂と は、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、アクリロ ニトリル・ブタジエン・スチレン共重合樹脂、ポリ塩化 ポリアセタール樹脂、ポリブチレンテレフタレート樹 脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂、ポリフェニレン サルファイド樹脂、液晶性ポリエステル樹脂、ポリイミ ド樹脂、シンジオタクチックポリスチレン樹脂、ポリシ クロヘキサンジメチレンテレフタレート樹脂等をあげる ことが出来、更に好ましくは、成形加工が容易で、かつ 電気的・機械的特性に優れるポリアセタール樹脂、ポリ ブチレンテレフタレート樹脂、ポリエチレンテレフタレ ート樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂、ポリアミ ド樹脂、液晶性ポリエステル樹脂、ポリイミド樹脂、シ ンジオタクチックポリスチレン樹脂、ポリシクロヘキサ ンジメチレンテレフタレート樹脂からなる群の中から選 ばれた少なくとも1種以上の樹脂を主成分とする熱可塑 性樹脂が好適に用いられる。

【0012】本発明で用いる熱可塑性樹脂材料として は、上記熱可塑性樹脂に加え、気密性を悪化させない範 囲において、従来公知の各種無機・有機充填剤、難燃 剤、難燃助剤、紫外線吸収剤、熱安定剤、光安定剤、着 色剤、カーボンブラック、加工助剤、核剤、離型剤、可 塑剤等の添加剤を含有せしめたものであっても勿論かま わない。

【0013】次に、上記ケミカルエッチングした金属部 品を上記熱可塑性樹脂材料を用いてインサート成形する ためには、一般的に射出成形装置が用いられる。本発明 で使用する射出成形装置は特殊なものではなく、一般に 市販されている射出成形機を用いることができる。本発 明における成形方法、成形条件に関して特に制限等はな いが、インサート成形における一般常識として、溶融樹 脂がインサート金属としっかり接触し、保圧力が十分に

[0014]

【実施例】以下に本発明の実施例について説明するが、 本発明の主旨を逸脱しない限り、本発明はこれら実施例 に限定されるものではない。

【0015】実施例において、樹脂成形に用いたインサ ート金属部品の形状を図1に、この金属部品を射出成形 用金型にインサートして熱可塑性樹脂で射出成形すると とにより得られた樹脂成形品の形状を図2に示す。ま た、上記樹脂成形品を使用して行なった気密性評価にお ける試験装置の概略図を図3に示す。更に、実施例にお 10 他は、実施例1と同様にして評価用サンブルを作製し、 いて、気密性の評価に用いた方法は以下の通りである。

(1) 気密性試験

評価用サンプルとして図2に示す樹脂成形品を使用し、 図3に示す試験装置を用いて気密性の評価を行った。先 ず、評価サンブルのセット方法は、耐圧気密容器の金属 製容器部に樹脂成形品をゴム製のリングを介してセット し、次に金属製上蓋部で樹脂成形品を挟み込むように固 定する(容器部と上蓋部にはそれぞれ雄雌ネジが切って あり、これにより固定する)。この耐圧気密容器を水槽 に投入し、所望の圧力に達するまで圧縮エアーバルブを 20 徐々に開放して耐圧気密容器内の圧力を上げていき、金 属インサート部からのエアー漏れの有無を確認した。所 定の圧力をかけて1分間の静置状態においてエアー漏れ が無ければ、当該圧力下での気密性はOKと判定した。 試験は0.1 MPa から開始し、OKであれば順次0.1MPa ずつ上げていき、最大0.6 MPa まで試験を行った。初期 状態の気密性試験で0.6 MPa でOKであったサンプルに ついては、次に記す耐ヒートショック性試験を所定サイ クル行った後、同様に気密性試験を実施した。なお、試 験はn = 5のサンプルで行った。

(2) 耐ヒートショック性試験

市販のヒートショック試験装置を使用し、(~40°C×2 hr~150 ℃×2 hr) を1サイクルとし、20サイクル毎に 樹脂成形品を槽内から取り出して上記気密性試験を行 い、耐ヒートショック性の評価とした。

実施例1

図1 に示す形状の銅製のインサート部品の表面を、下記 組成のエッチング液A(水溶液)に1分間浸漬して防錆 皮膜除去を行い、次に下記組成のエッチング液B(水溶 液) に5分間浸漬して金属部品表面をエッチングした。 ・エッチング液A (温度20℃)

過酸化水素

26g/L

硫酸

90g/L

・エッチング液B(温度25℃)

過酸化水素

80g/L

硫酸

90g/L

ベンゾトリアゾール

5 g/L

塩化ナトリウム 0. 2g/L

次に、このインサート部品を射出成形用金型にセット

し、ガラス繊維30重量%(ここで、「重量%」は質量百 50

分率のことを意味する。以下同じ) 及び炭酸カルシウム 30重量%を含有するボリフェニレンサルファイド樹脂を 使用し、表1に示す成形条件にて射出成形を行い、図2 に示す形状の評価用サンブルを得て、上記気密性試験を 行った。結果を表3に示す。

実施例2

成形用樹脂として、ガラス繊維15重量%及びガラスフレ ーク15重量%を含有するポリブチレンテレフタレート樹 脂を使用し、表2に示す成形条件にて射出成形を行った 上記気密性試験を行った。結果を表3に示す。

実施例3

図1に示す形状のアルミニウム製のインサート部品の表 面を、下記組成のアルカリ脱脂液(水溶液)に5分間浸 漬して脱脂処理を行い、次に下記組成のエッチング液C (水溶液) に3分間浸漬して金属部品表面をエッチング した。

·アルカリ脱脂液 (温度40℃)

AS-165F(荏原ユージライト製) 50ml/L ・エッチング液C(温度40℃)

OF-901(荏原ユージライト製)

12g/L

水酸化マグネシウム

25g/L

次に、このインサート部品を射出成形用金型にセット し、ガラス繊維30重量%及び炭酸カルシウム30重量%を 含有するポリフェニレンサルファイド樹脂を使用し、表 1に示す成形条件にて射出成形を行い、図2に示す形状 の評価用サンブルを得て、上記気密性試験を行った。結 果を表3に示す。

実施例4

30 成形用樹脂として、ガラス繊維15重量%及びガラスフレ ーク15重量%を含有するポリブチレンテレフタレート樹 脂を使用し、表2に示す成形条件にて射出成形を行った 他は、実施例3と同様にして評価用サンプルを作製し、 上記気密性試験を行った。結果を表3に示す。

比較例1~2

銅製のインサート部品をケミカルエッチング処理しなか った他は、実施例1~2と同様にして評価用サンプルを 作製し、上記気密性試験を行った。結果を表3に示す。 比較例3~4

40 アルミニウム製のインサート部品をケミカルエッチング 処理しなかった他は、実施例3~4と同様にして評価用 サンプルを作製し、上記気密性試験を行った。結果を表 3に示す。

[0016]

【表1】

8

〈成形条件〉

成形機: 住友重機 SG50 (SYCAP-M)

| 項目 | 単 位 | 設定値 |
|-----------|--------|-----|
| 成形温度 | r C | 320 |
| 金型温度 | °C | 150 |
| 射出速度 | mn/sec | 66 |
| 保圧力 | MPa | 67 |
| 保圧時間 | sec | 20 |
| 冷却時間 | sec | 10 |
| スクリュー回転速度 | rpa. | 100 |
| 背圧 | MPa | 4.9 |

* 〈成形条件〉

成形機: 住友組機 SG50 (SYCAP-M)

| 項目 | 単位 | 設定位 |
|-------------|--------|-----|
| 成形温度 | r | 250 |
| 金型温度 | ಌ | 65 |
| 射出速度 | Em/sec | 33 |
| 保圧力 | MPa | 67 |
| 保圧時間 | sec | 15 |
| 冷却時間 | sec | 10 |
| スクリュー回転速度 | tho | 100 |
| 背圧 | MPa | 4.9 |

[0017]

【表2】

[0018]

* 【表3】

10

| | | | • | 13(0) | | |
|------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 例 | 初期気密性 | ヒートショック試験後の気密性 | | | | |
| | TE. | 20サイク ル後 | 40サイク ル 後 | 60サイク ル後 | 80サイク ル後 | 100 サイ クル後 |
| 実施例1 | 0. GMPa 全数OK | 0.6MPa 全数OK | 0.6MPa 全数OK | 0.6MPa 全数OK | 0.6MPa 全数OK | 0.6MPa 全数OK |
| 実施例2 | 0.6MPa 全数OK | 0.62Pa 全数OK | 0.6MPa 全数OK | 0.6MPa 全数OK | 0.6MPa 全数OK | û 6MPa 全数OK |
| 実施例3 | 0.6MPa 全数OK | 0.6MPa 全数OK | 0.6MPa 全数OK | 0.6MPa 全数OK | 0.6MPa 全数OK | 0.6MPa 全数OK |
| 実施例4 | 0.6MPa 全数OK | 0.6MPa 全数OK | 0.6MPa 全数OK | 0.6MPa 全數OK | 0.6MPa 全数OK | 0.6MPa 全数OK |
| 比較例1 | 0. LMPa 全数NG | 評価せず | | | | |
| 比較例2 | 0. IMPa 全数NG | 評価せず | | | | |
| 比較例3 | 0. IMPa 全数NG | 評価せず | | | | |
| 比較例4 | 0. LEPa 全数NG | 評価せず | | | | |

全数:n=5

[0019]

【発明の効果】以上の説明及び実施例により明らかなように、本発明の方法により得られる金属インサート樹脂成形品は、樹脂/金属界面の気密性が極めて高く、かつ過酷な環境に曝されてもその優れた気密性を保持できるため、長期に渡って信頼性の高い製品が提供可能になる。従って、本発明の製造方法により作製される樹脂複合成形品は、自動車用の各種センサー部品、家電機器用各種スイッチ部品、各種産業機器用コンデンサー部品等を始めとして、幅広い分野における金属インサート樹脂部品に好適に使用し得るものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】 実施例で用いた、インサート金属部品の形状を示す図で、(a) は上面図、(b) は正面図である。

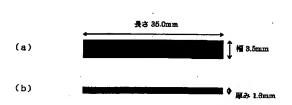
成形品は、樹脂/金属界面の気密性が極めて高く、かつ 【図2】 実施例で用いた、インサート金属部品に熱可 過酷な環境に曝されてもその優れた気密性を保持できる 40 塑性樹脂材料を射出成形することにより得られた樹脂成 ため、長期に渡って信頼性の高い製品が提供可能にな 形品の形状を示す図で、(a) は上面図、(b)は斜視図で る。従って、本発明の製造方法により作製される樹脂複 ある。

【図3】 実施例で行なった気密性評価における試験装置の概略図であり、(a) は全体図、(b) は耐圧気密容器の拡大断面図である。

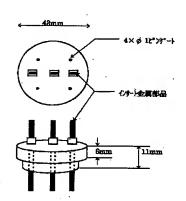
(a)

(b)

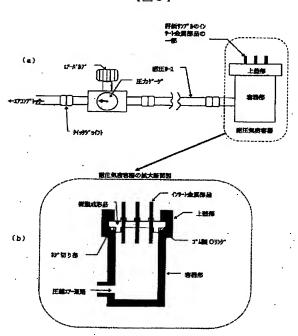
【図1】



【図2】



【図3】



フロントページの続き

| (51)Int.Cl. ⁷ | 識別記号 | FΙ | テーマコード(参考) |
|--------------------------|------|---------------|------------|
| B29K 77:00 | | B 2 9 K 77:00 | |
| 81:00 | | 81:00 | |
| 105:22 | | 105:22 | |
| 705:02 | | 705:02 | |
| 705:10 | | 705:10 | |
| B29L 31:34 | | B 2 9 L 31:34 | |